## 地基处理 第2版



## 第二版

## 地基处理

DIJI CHULI



作者: 代国忠, 吴晓枫主编; 齐宏伟, 蔺刚副主编

出版社: 重庆: 重庆大学出版社

出版日期: 2014.08

总页数: 331

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/13608374.html) 查找全本阅读方式

地基处理 第2版 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/13608374.html 教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/13608374.html

书名: 地基处理 第2版